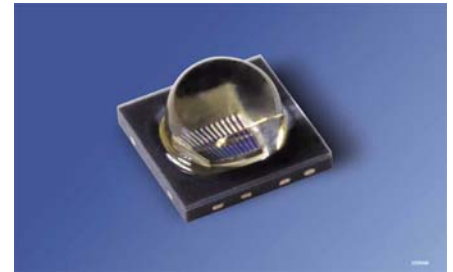


OSLON Black Series (850 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

SFH 4715S



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Wesentliche Merkmale

- IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
- niedriger Wärmewiderstand (Max. 11 K/W)
- Schwerpunktwellenlänge 850 nm
- ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-E
- Erweiterte Korrosionsfestigkeit (s.a. Abschnitt Maßzeichnung)

Features

- IR lightsource with high efficiency
- Low thermal resistance (Max. 11 K/W)
- Center of spectral emission at 850 nm
- ESD safe up to 2 kV acc. to JESD22-A114-E
- Superior Corrosion Robustness (see chapter package outlines)

Anwendungen

- Infrarotbeleuchtung für Kameras
- Überwachungssysteme
- Beleuchtung für Bilderkennungssysteme

Applications

- Infrared Illumination for cameras
- Surveillance systems
- Machine vision systems

Sicherheitshinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

Safety Advices

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

| Typ Type | Bestellnummer Ordering Code | Strahlstärkegruppierung ¹⁾ ($I_F = 1 \text{ A}$, $t_p = 10 \text{ ms}$) Radiant Intensity Grouping ¹⁾ I_e (mW/sr) |
|-------------|--------------------------------|--|
| SFH 4715S | Q65111A1549 | ≥ 320 (typ. 500) |

¹⁾ gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ / measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Grenzwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Maximum Ratings**

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Wert Value | Einheit Unit |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range | T_{op}, T_{stg} | - 40 ... + 125 | °C |
| Sperrschichttemperatur Junction temperature | T_J | + 145 | °C |
| Sperrspannung Reverse voltage | V_R | 1 | V |
| Vorwärtsgleichstrom Forward current | I_F | 1 | A |
| Stoßstrom, $t_p = 500\ \mu\text{s}$, $D = 0$ Surge current | I_{FSM} | 5 | A |
| Leistungsaufnahme Power consumption | P_{tot} | 3.4 | W |
| Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle Thermal resistance junction - soldering point | R_{thJS} | 11 | K/W |

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Characteristics**

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Wert Value | Einheit Unit |
|---|------------------------------|---------------|-----------------|
| Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$ | λ_{peak} | 860 | nm |
| Centroid-Wellenlänge der Strahlung Centroid wavelength $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$ | $\lambda_{centroid}$ | 850 | nm |
| Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} Spectral bandwidth at 50% of I_{max} $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$ | $\Delta\lambda$ | 30 | nm |
| Abstrahlwinkel Half angle | φ | ± 45 | Grad deg. |
| Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area | $L \times B$ $L \times W$ | 1×1 | mm ² |
| Schaltzeiten, I_e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, $I_F = 5\text{ A}$, $R_L = 50\ \Omega$ Switching times, I_e from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 5\text{ A}$, $R_L = 50\ \Omega$ | t_r / t_f | 7 / 14 | ns |

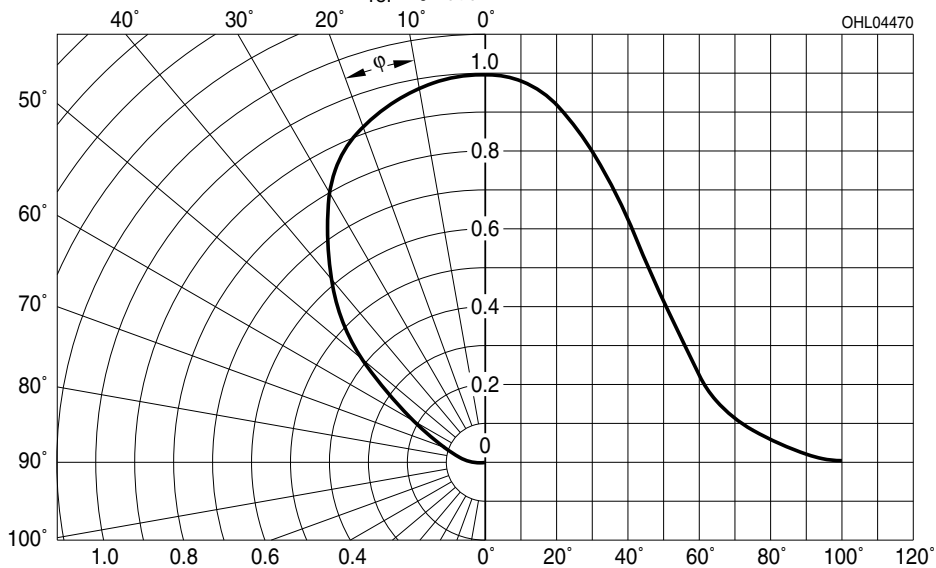
Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)
Characteristics (cont'd)

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Wert Value | Einheit Unit |
|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$ $I_F = 5\text{ A}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$ | V_F V_F | 3.0 (< 3.4) 3.5 (< 4.5) | V V |
| Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$ | Φ_e | 1070 | mW |
| Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e Temperature coefficient of I_e or Φ_e $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$ | TC_I | - 0.3 | %/K |
| Temperaturkoeffizient von V_F Temperature coefficient of V_F $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$ | TC_V | - 2 | mV/K |
| Temperaturkoeffizient von λ Temperature coefficient of λ $I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 10\text{ ms}$ | $TC_{\lambda, \text{centroid}}$ | + 0.3 | nm/K |

Strahlstärke I_e in Achsrichtung¹⁾gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01$ sr**Radiant Intensity I_e in Axial Direction**at a solid angle of $\Omega = 0.01$ sr

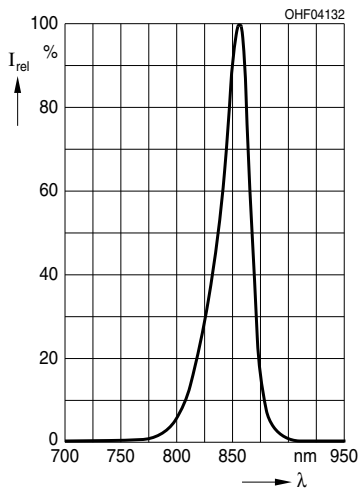
| Bezeichnung Parameter | Symbol | Werte Values | | | Einheit Unit |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----|-----|-----------------|
| | | -CB | -DA | -DB | |
| Strahlstärke | $I_{e \text{ min}}$ | 320 | 400 | 500 | mW/sr |
| Radiant intensity | $I_{e \text{ max}}$ | 500 | 630 | 800 | mW/sr |
| $I_F = 1$ A, $t_p = 10$ ms | | | | | |

- ¹⁾ Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 1.6:1) /
Only one group in one packing unit (variation lower 1.6:1)

Abstrahlcharakteristik**Radiation Characteristics $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$** 

Relative spektrale Emission
Relative Spectral Emission

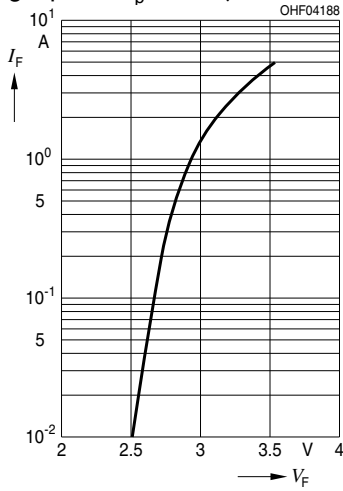
$I_{rel} = f(\lambda)$



Durchlassstrom
Forward Current

$I_F = f(V_F)$

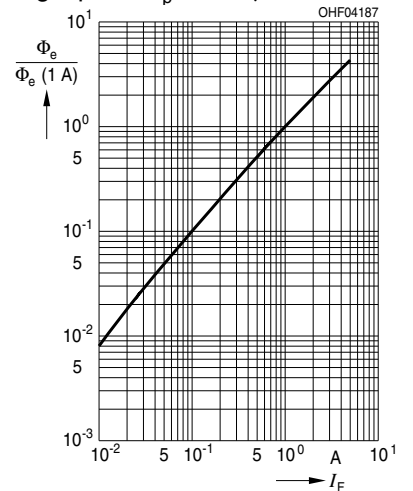
Single pulse, $t_p = 100 \mu s$



Relativer Gesamtstrahlungsfluss
Relative Total Radiant Flux

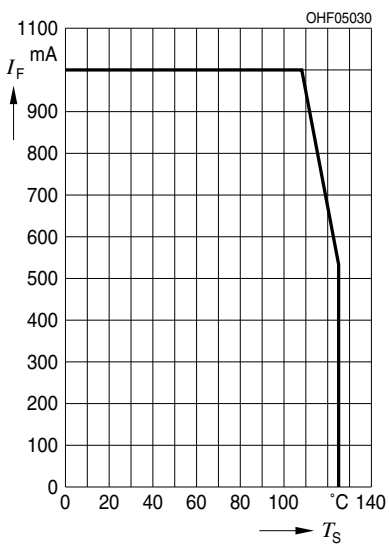
$\Phi_e / \Phi_e(1A) = f(I_F)$

Single pulse, $t_p = 100 \mu s$



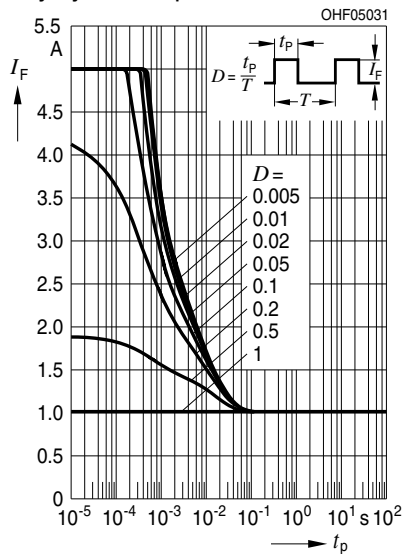
Max. zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current

$I_F = f(T_A), R_{thJS} = 11 \text{ K/W}$

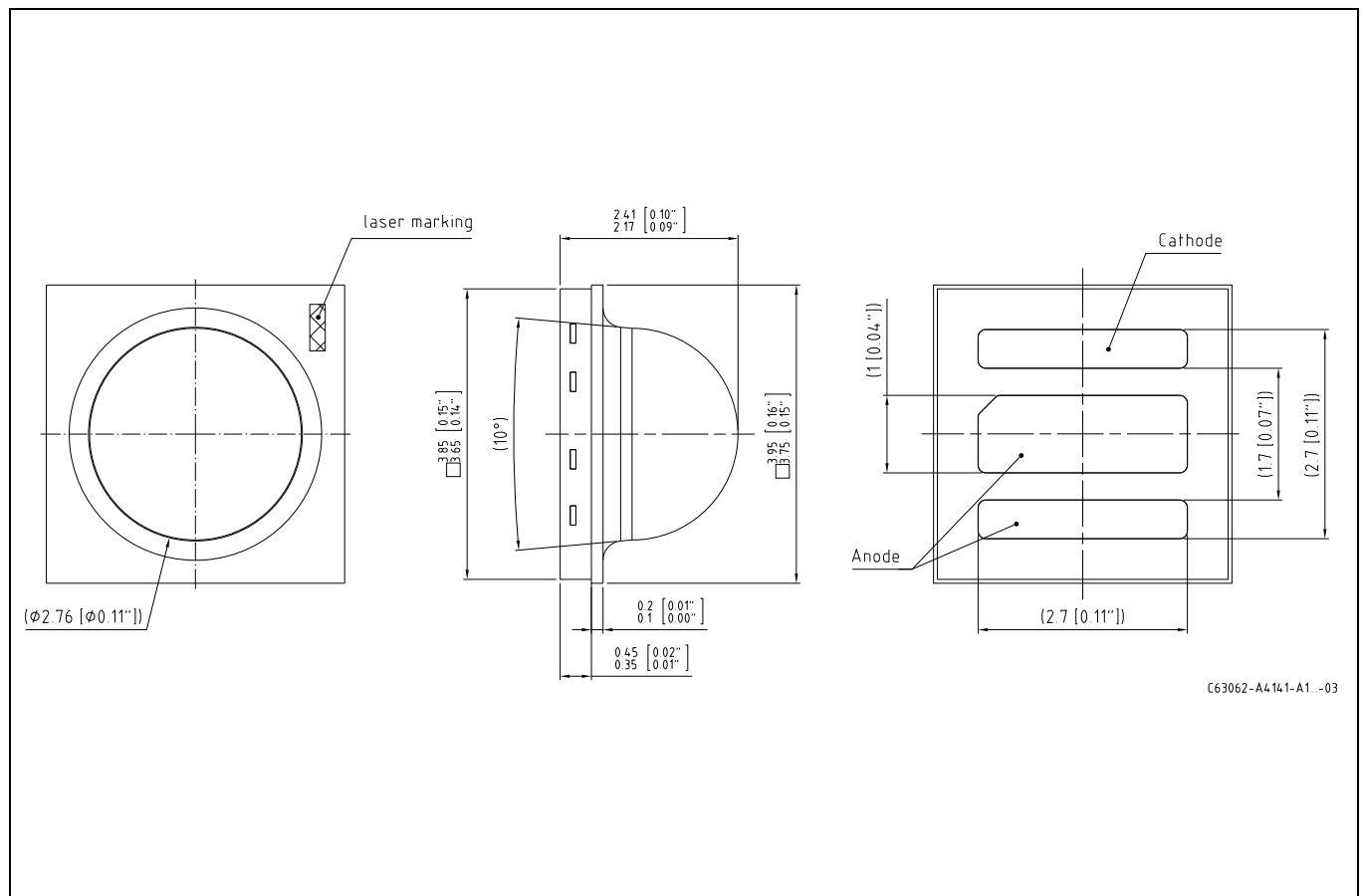


Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling

Capability $I_F = f(t_p), T_S = 85 \text{ }^\circ\text{C}$,
Duty cycle $D =$ parameter



Maßzeichnung¹⁾
Package Outlines



Note: Die IRED enthält ein ESD-Schutzbauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist. / IRED is protected by ESD device which is connected in parallel to chip.

Note: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. / Package is not suitable for ultra sonic cleaning.

Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H₂S / 336h

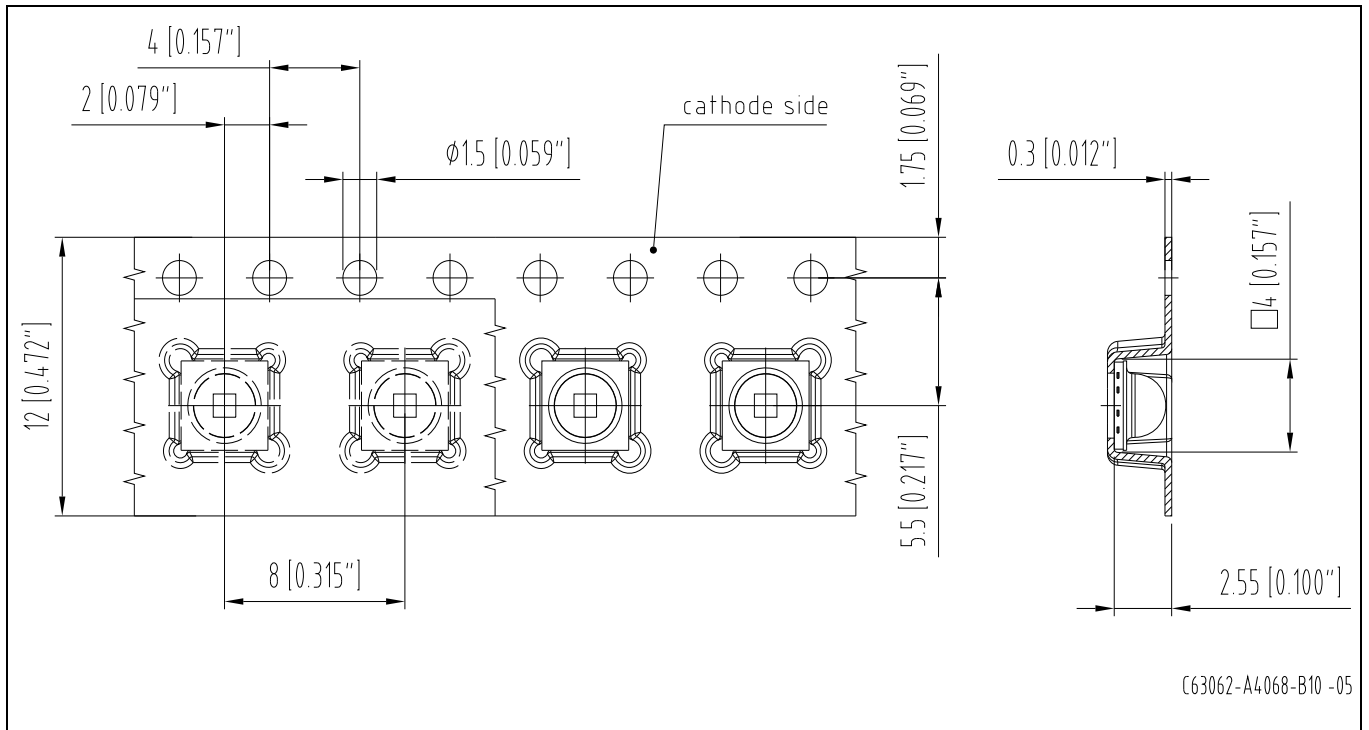
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H₂S / 336h

Anodenkennung: Anodenpad ist abgeschrägt und weist zur Kathode
Anode mark: Anode pad has chamfered edge, which points to cathode
Gewicht / Approx. weight: 32 mg

¹⁾ Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch)

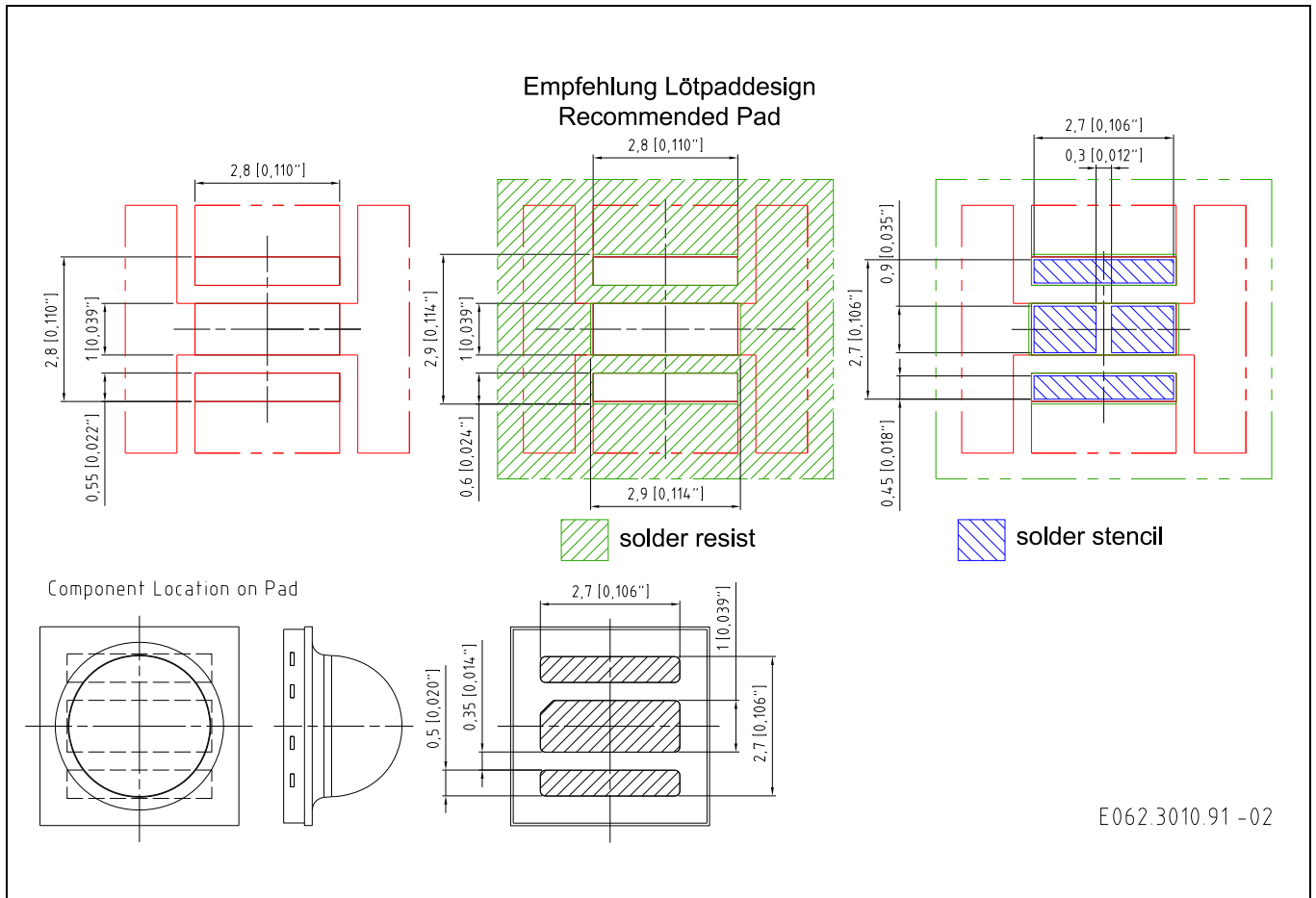
Gurtung / Polarität und Lage¹⁾
Method of Taping / Polarity and Orientation

Verpackungseinheit 600/Rolle, ø180 mm
 Packing unit 600/reel, ø180 mm



¹⁾ Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch)

Empfohlenes Lötpaddesign¹⁾
Recommended Solder Pad Design

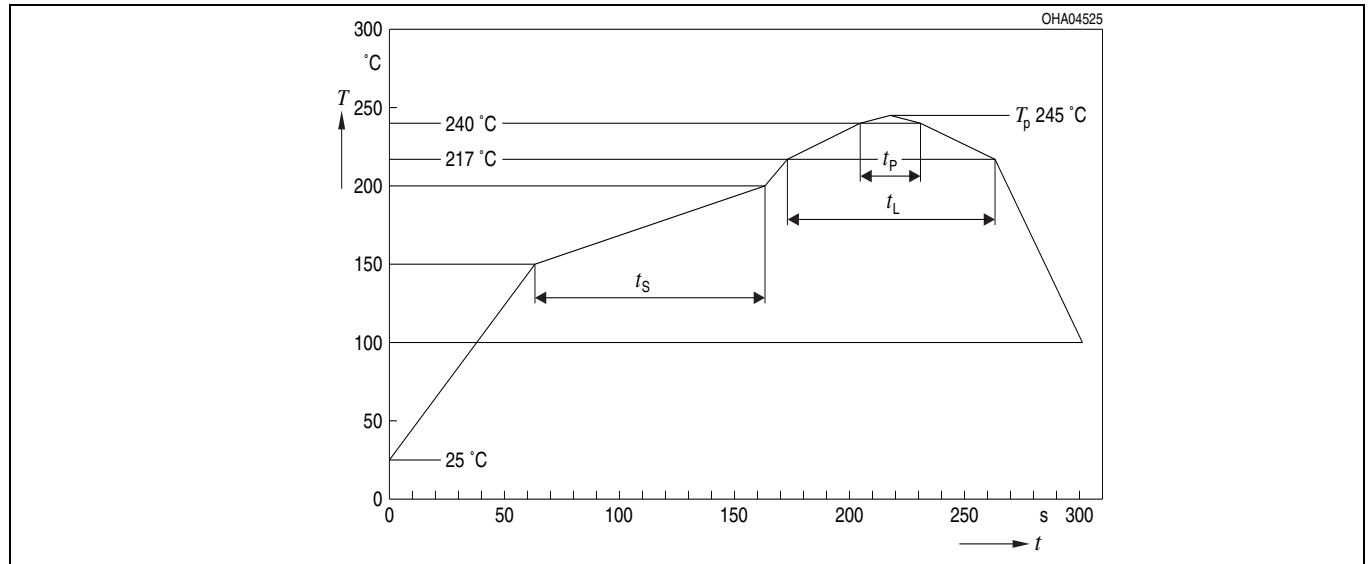


¹⁾ Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch)

Lötbedingungen
Soldering Conditions

Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
 (nach J-STD-020D.01)
 (acc. to J-STD-020D.01)



| Profileigenschaften Profile Feature | Bleifreier Aufbau / Pb-Free Assembly (SnAgCu) | |
|---|---|---------------------------|
| | Empfehlung / Recommendation | Grenzwerte / Max. Ratings |
| Aufheizrate zum Vorwärmen*) / Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C | 2 K / s | 3 K / s |
| Zeit t _s von T _{Smin} bis T _{Smax} / Time t _s from T _{Smin} to T _{Smax} 150 °C to 200 °C | 100 s | min. 60 s max. 120 s |
| Aufheizrate zur Spitztemperatur*) / Ramp-up rate to peak*) 180 °C to T _p | 2 K / s | 3 K / s |
| Liquidustemperatur T _L / Liquidus temperature T _L | 217 °C | |
| Zeit t _L über T _L / Time t _L above T _L | 80 s | max. 100 s |
| Spitztemperatur T _p / Peak temperature T _p | 245 °C | max. 260 °C |
| Verweilzeit t _p innerhalb des spezifizierten Spitztemperaturbereichs T _p - 5 K / Time t _p within the specified peak temperature range T _p - 5 K | 20 s | min. 10 s max. 30 s |
| Abkühlrate*) / Ramp-down rate*) T _p to 100 °C | 3 K / s | 6 K / s maximum |
| Zeitspanne von 25 °C bis zur Spitztemperatur / Time from 25 °C to peak temperature | | max. 8 min. |

Alle Temperaturen beziehen sich auf die Bauteilmitte, jeweils auf der Bauteiloberseite gemessen / All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the package

* Steigungsberechnung $\Delta T/\Delta t$: Δt max. 5 s; erfüllt über den gesamten Temperaturbereich / slope calculation $\Delta T/\Delta t$: Δt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components¹, may only be used in life-support devices or systems² with the express written approval of OSRAM OS.

¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331